

# 日月光九十一年度第一季業績簡訊

日月光於台灣時間 91 年 4 月 24 日同步於美國及台灣兩地發佈第一季獲利報告，因半導體產業景氣已逐漸復甦，致本公司第一季單季之營業收入僅較去年同期略為衰退 2.05%，為新台幣 10,044 百萬元，另稅前純益及稅後純益雖較去年同期衰退，惟與上一期比較，虧損情形已明顯改善。茲將日月光第一季單季之營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

表(一)日月光第一季單季簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	91 年度第一季	90 年度第四季	90 年度第一季
營業收入	10,044	10,255	11,250
營業毛利	1,248	1,437	2,383
營業利益	(221)	(139)	968
稅前純益	(617)	(1,512)	682
稅後純益	(230)	(1,198)	352
稅後 EPS(元)	(0.07)	(0.37)	0.11

表(二)整體業務之產品結構

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	33
汽車及消費性電子產品	28
個人電腦	38
其他	1

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	61
歐洲	4
台灣	27
日本	1
亞洲其他地區	7

表(四)封裝業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	32
汽車及消費性電子產品	26
個人電腦	41
其他	1
第四季打線機台數	3,928

表(五)測試業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	33
汽車及消費性電子產品	35
個人電腦	29
其他	3
第四季測試機台數	1,036

日月光董事長張虔生表示，第一季營收狀況雖較去年第四季略為衰退，但較傳統季節性的衰退幅度為小，顯示產業已逐漸復甦。我們認為客戶端需求的增加是廣泛全面性的，不局限於少數客戶及應用產品類別。展望近期的產業情勢，產品的世代交替以及客戶的新產品推展勢必將帶動本公司業務的成長，特別是高階封裝測試產品方面，我們將以領先的技術、整合能力，全力配合客戶移往高階晶圓製程後所衍生之後段封裝測試需求。本公司將持續致力於強化競爭優勢，整合全球的生產基地並提升技術及製造能力，以期配合客戶的產品規劃，及時提供高品質並具成本效益的全面性封裝測試服務。爰此，在委外代工持續增加及產業重新洗牌的有利趨勢下，本公司將繼續為股東開創更大的營運效益。